

(1,27mm) .050"

FTS 系列

微型薄型端子条

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览
www.samtec.com?FTS

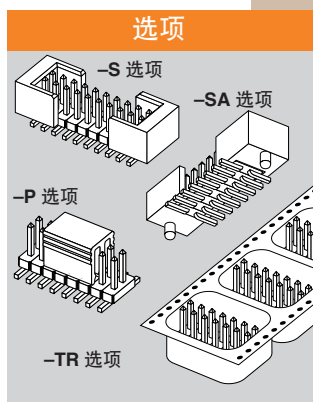
HI-TEMP

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
端子材料:
磷青铜
额定电流:
环境温度 80°C 时 1.75A
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
电镀:
50μ" (1,27μm) 的镍底上镀锡
或镀金
符合 RoHS 规范要求:
是
可无铅焊接:
波焊或回流焊, 镀锡
SMT 引线共面度:
最大 .004" (0,10mm)

特殊应用选项

定位针。
请致电 Samtec。

配接: FFSD, CLP, FLE,
SFMC (LIF)



配接插座条
或 IDC 线缆

表面贴装或
穿孔

微间距
.050" x .050"
(1,27mm x 1,27mm)

阻抗匹配用于高速应用

薄型
(1,27mm) .050"

提供围墙和定位
针选项

还
提供

单排 (配接 CLP 系
列)
请致电 Samtec。

FTS

1

每排引脚数

引线式样

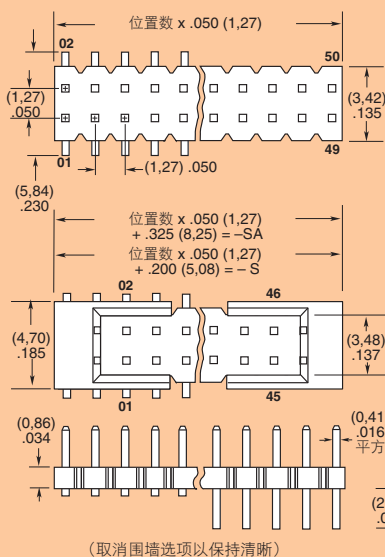
电镀选项

排选项

其他选项

02 至 50

(除非 -S 与 -SA 选项 = 05 至 46)



-01
= .120"
(3,05mm) 柱
(配接 FFSD)

-02
= .075"
(1,91mm) 柱
(配接 FLE)

-03
= .065"
(1,65mm) 柱
(配接 CLP)

-F
= 柱镀金, 焊尾
镀锡

-L
= 柱镀
10μ" (0,25μm)
的金,
焊尾镀锡

-DV
= 双垂直 SMT

-D
= 双排穿孔

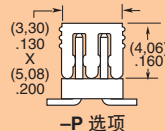
-SA
= 带定位针的端头
围墙
(05 至 46 个位
置。仅 -02 与 -03
式样)

-S
= 端头围墙
(05 至 46 个位
置。仅 -02 与 -03
式样)

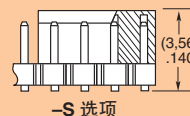
-P
= 取放垫
(最少 05 个位置)

-TR
= 卷带封装
(仅 -DV)

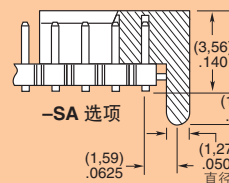
引线 式样	A
-01	(3,05) .120
-02	(1,91) .075
-03	(1,65) .065



-P 选项



-S 选项



-SA 选项

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范 and 组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM